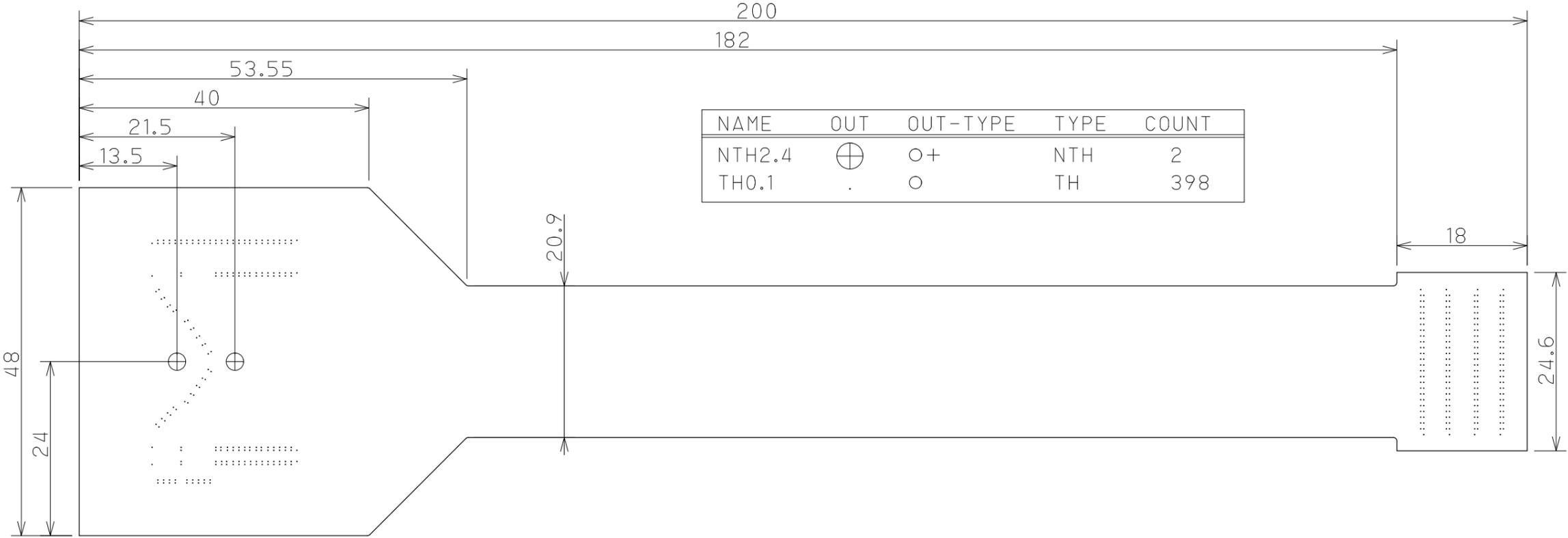
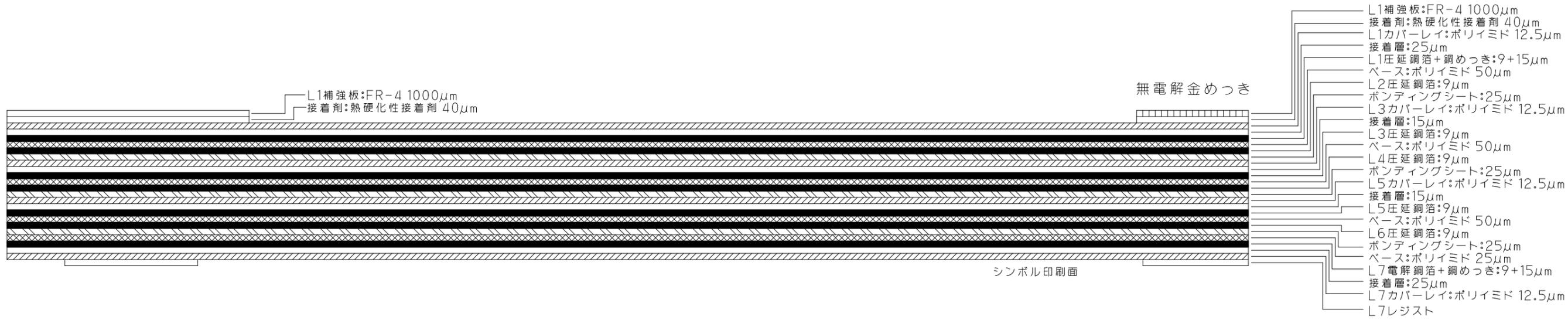


# 外形加工図・穴加工図・層構成図(L1面視)



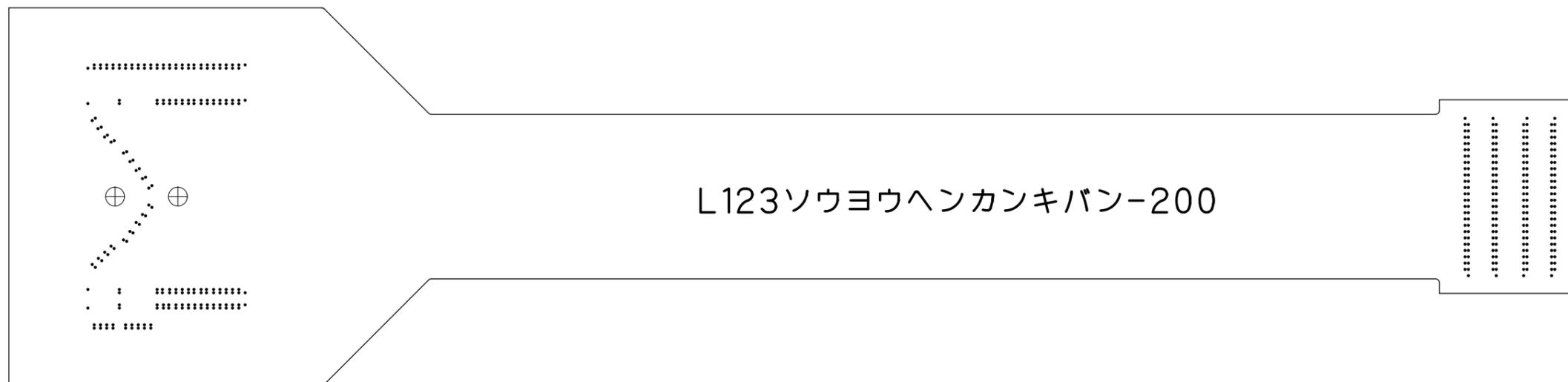
| NAME   | OUT | OUT-TYPE | TYPE | COUNT |
|--------|-----|----------|------|-------|
| NTH2.4 | ⊕   | ○+       | NTH  | 2     |
| TH0.1  | .   | ○        | TH   | 398   |



- L1補強板:FR-4 1000μm
- 接着剤:熱硬化性接着剤 40μm
- L1カバーレイ:ポリイミド 12.5μm
- 接着層:25μm
- L1圧延銅箔+銅めっき:9+15μm
- ベース:ポリイミド 50μm
- L2圧延銅箔:9μm
- ボンディングシート:25μm
- L3カバーレイ:ポリイミド 12.5μm
- 接着層:15μm
- L3圧延銅箔:9μm
- ベース:ポリイミド 50μm
- L4圧延銅箔:9μm
- ボンディングシート:25μm
- L5カバーレイ:ポリイミド 12.5μm
- 接着層:15μm
- L5圧延銅箔:9μm
- ベース:ポリイミド 50μm
- L6圧延銅箔:9μm
- ボンディングシート:25μm
- ベース:ポリイミド 25μm
- 接着層:25μm
- L7電解銅箔+銅めっき:9+15μm
- 接着層:25μm
- L7カバーレイ:ポリイミド 12.5μm
- L7レジスト

尺度: 1.5倍

# L1パターン図(L1面視)



# L2パターン図(L1面視)

ACOM



# L3パターン図(L1面視)



# L4パターン図(L1面視)



# L5パターン図(L1面視)

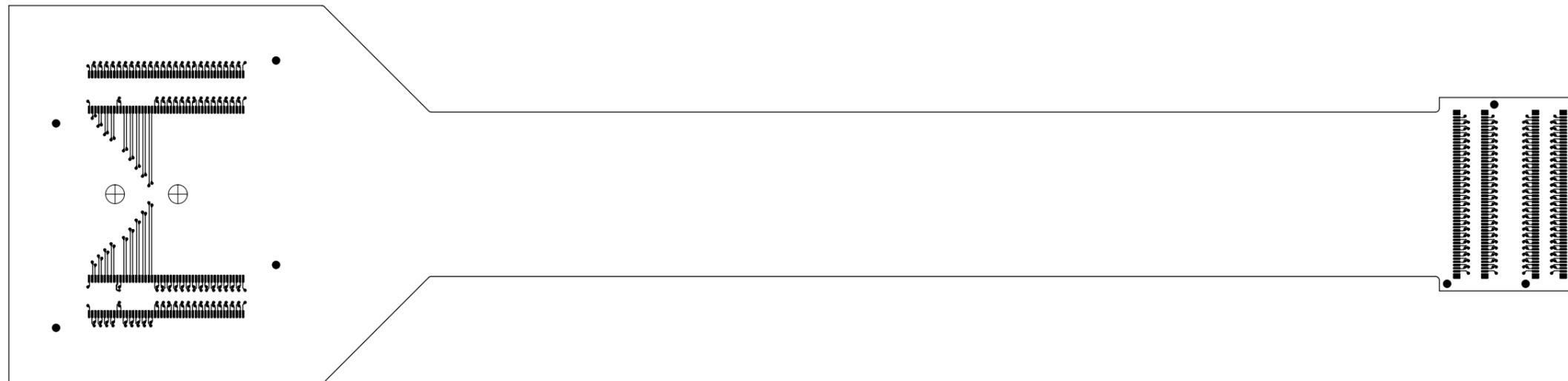


# L6パターン図(L1面視)

DCOM



# L7パターン図(L1面視)



L1カバーレイ図(L1面視)



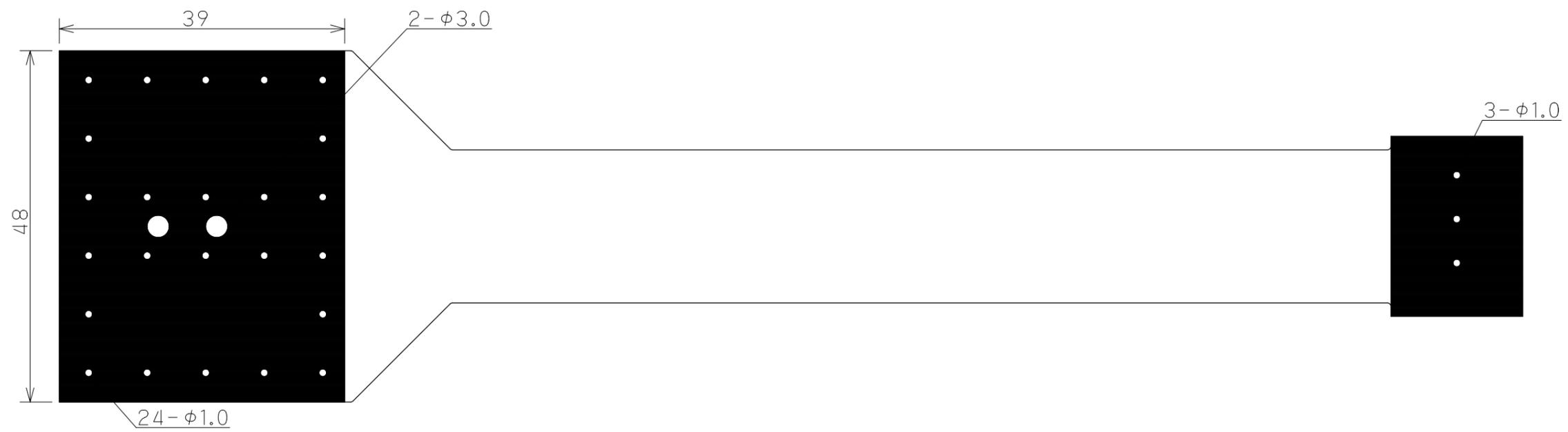
L7カバーレイ図(L1面視)



L1レジスト図(L1面視)



# L1補強板図(L1面視)



φ1.0の穴は空気抜けの穴です。

# L7実装図(L1面視)

